① 特許出頭公開

#### ⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭63-316405

(i) Int Cl. 1

識別記号

庁内整理番号

43公開 昭和63年(1988)12月23日

H 01 C 7/10

7048-5E

審査請求 未請求 発明の数 1 (全2頁)

国発明の名称

厚膜バリスタ

顧 昭62-151910 ②特

袭

願 昭62(1987)6月18日 22出

79発 明 者

和幸 中村

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社内

砂発 明 者

見 豊

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社内

①出 願 人

松下電器産業株式会社

大阪府門真市大字門真1006番地

砂代 理 人 弁理士 中尾 敏男 外1名

1、発明の名称

厚膜パリスタ

2、特許請求の範囲

パリスタ粉末とこれを固着するためのガラス成 分よりなるパリスタ膜をセラミック基板の一方の 面に塗布し、さらに前配ガラス成分をもり一方の 面に塗布し焼付により形成した厚膜パリスタ。

3、発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明はICなどの半導体案子を静電気放電、 開閉サージ電圧、雷サージ電圧などの異常高電圧 から保護するためのサージ吸収用の厚膜パリスタ に関するものである。

従来の技術

近年の厚膜バリスタは電子機器の小型化に伴い 軽薄短小化が進み、特に電子式の腕時計・カード タイプの電子計算機やラジオなどはその構造上、 内部部品を非常に薄くしなければならない。

従来この種の厚膜パリスタは第2図(a),(b)に示

すような構成であった。第2図(a)は平面図、同図 (1) は断面図である。同図において1は板状をなし たチップ状のセラミック基板である。2はパリス タ粉末とガラス成分からなるパリスタ膜である。 31,30はパリスタ膜2とセラミック基板1の 両端部に形成された一対の電極である。これらの バリスタ膜2及び電極3a,3bは通常、パリス タペースト、Ag ペーストのスクリーン印刷、転 写などによりセラミック基板1上に塗布後500 ないし900℃の焼付によって形成される。

発明が解決しよりとする問題点

このような従来の解成では、バリスタ膜2を焼 付する際、溶解したパリスタ膜2中のガラス成分 がセラミック基板1の表面3μm~10μm の祭さ まで拡散するため、セラミック基板1のパリスタ 膜2の形成面と裏面の熱膨張収縮に差が生じ冷却 後セラミック基板1が変形し寸法精度がでにくい。 又セラミック基板 1 が薄いほどこの現象が著しく なるという問題があった。

本発明はこのような問題を解決するものでセラ

ミック基板の変形をなくし、寸法精度を高くする ことを目的とするものである。

問題点を解決するための手段

この問題点を解決するために本発明はバリスタ 膜を塗布したセラミック基板の裏面にバリスタ膜 中のガラス成分を微量に塗布し焼付を行う構成と したものである。

#### 作用

この構成によりセラミック基板の裏面もパリスタ膜形成面と同じ熱膨張、収縮を起こすため、セラミック基板の変形がなくなり寸法精度の高い薄い厚膜パリスタができることとなる。

#### 寒 施 例

本発明の実施例を第1図に基づいて説明する。 第1図は本発明の実施例による厚膜パリスタであり、同図(a)は平面図、同図(b)は断面図である。 同図において、4はセラミック基板である。ちは このセラミック基板4の片面に形成されたパリス タ粉末と、これを固着するためのガラス成分から なるパリスタ膜である。72,70はパリスタ膜

は従来例による厚膜バリスタを示し、同図(a)は平面図、同図(b)は断面図である。

4……セラミック基板、5……バリスタ膜、6 ……ガラス成分膜、7 a , 7 b ……電極。

代理人の氏名 弁理士 中 尾 敏 男 ほか1名

ちとセラミック基板 4 の両端に対向するように形成された一対の電極である。 6 はセラミック基板 4 の他面に形成されたバリスタ膜 5 と同一のガラス成分膜である。ガラス成分膜 6 の塗布量はセラミック基板 4 の表面 3~1 Ο μ m の深さに拡散するだけの極めて微量なものである。

つぎに本発明の動作について説明する。

セラミック基板4の裏面に微量に塗布したガラス成分は焼付の際バリスタ膜5からのガラス成分の拡散と同時に裏面に拡散する。このためセラミック基板4の表と裏の熱膨張、収縮に差が生じなくなりセラミック基板4の変形がなくなる。

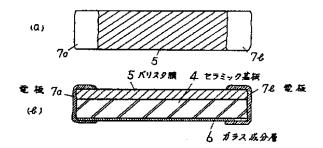
#### 発明の効果

以上のように本発明によればセラミック基板の 裏面にガラス成分を塗布することにより、セラミ ック基板の変形をなくし寸法精度の高い厚膜パリ スタができるという効果が得られる。

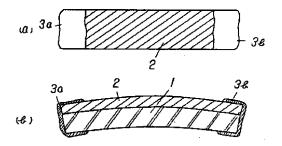
#### 4、図面の簡単な説明

第1図は本発明の実施例による厚膜パリスタを示し、同図(a)は平面図、同図(b)は断面図、第2図

### **第 1 図**



第 2 図



**PAT-NO:** JP363316405A

**DOCUMENT-IDENTIFIER:** JP 63316405 A

TITLE: THICK-FILM VARISTOR

PUBN-DATE: December 23, 1988

## INVENTOR-INFORMATION:

NAME COUNTRY

NAKAMURA, KAZUYUKI TOYOMI, TAKAYOSHI

## ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME COUNTRY

MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD N/A

**APPL-NO:** JP62151910

APPL-DATE: June 18, 1987

**INT-CL (IPC):** H01C007/10

US-CL-CURRENT: 338/13

# ABSTRACT:

PURPOSE: To obtain a thick-film varistor whose dimensional accuracy is high by a method wherein a glass composition is coated on the rear of a ceramic substrate so that the ceramic substrate cannot be deformed.

CONSTITUTION: A very small amount of a glass

composition 6 in a varistor film is coated on the rear of a ceramic substrate 4 where a varistor film 5 is coated and the rear is then baked. The amount to be coated for the glass composition film 6 is extremely small to be diffused down to a depth of  $3{\sim}10\,\mu$ m from the surface of the ceramic substrate 4. By this setup, because the rear of the ceramic substrate 4 is thermally expanded and contracted in the same manner as a face where the varistor film 5 has been formed, the ceramic substrate 4 is not deformed, and it is possible to obtain a thin thick-film varistor whose dimensional accuracy is high.

COPYRIGHT: (C) 1988, JPO&Japio